PAT-NO:

JP361014194A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61014194 A

TITLE:

MAGNETRON SPUTTERING APPARATUS AND MANUFACTURE

OF

COMPOUND SINGLE CRYSTAL FILM

PUBN-DATE:

January 22, 1986

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

FUKAMI, TATSUO

TSUCHIYA, HIDETOSHI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

FUKAMI TATSUO

TSUCHIYA HIDETOSHI

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO:

JP59132715

APPL-DATE:

June 27, 1984

INT-CL (IPC): C30B023/00, C23C014/36

US-CL-CURRENT: 204/298.19

ABSTRACT:

PURPOSE: To accelerate the epitaxial growth of a compd. single

easily and precisely by controlling a specified control magnetic pole provided

below the cathode of a magnetron sputtering apparatus when sputtering is

carried out.

CONSTITUTION: A central magnetic pole 8 having N polarity consisting of a ferrite magnet 7 is arranged below a cathode 2 of a magnetron sputtering apparatus at the central part of the cathode 2, and a peripheral magnetic pole

10 having S polarity and consisting of a ferrite magnet 9 is arranged at the

peripheral part. A control magnetic pole 13 obtained by winding by about 85C

times coiled-coils 12 around a ring 11 made of soft iron respectively at the

inside and the outside of the ring 11 in the opposite direction is arranged in

the middle of both magnetic poles 8 and 9. An electric field is impressed

between an anode 1 and the cathode 2, and a sputtering region is formed between

the magnetic poles 8 and 13, when the polarity of the magnetic pole 13 is

turned into the S pole. Consequently, the sputtering region is formed between

the magnetic poles 13 and 10 when the magnetic pole 13 is turned into the N

pole by changing the direction of the electric current. Meanwhile, material

elements (e.g., Ga and As) are introduced from a gas introducing port, and

timely order is given to the element to be sputtered by controlling the control

magnetic pole 13 to promote the epitaxial growth. The titled crystal film is

formed on a substrate 14 on the anode 2.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 14194

@Int_CI_4

織別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)1月22日

C 30 B 23/00 C 23 C 14/36 6542-4G 7537-4K

審査請求 有 発明の数 2 (全5頁)

公発明の名称 マグネトロンスパツタ装置及び化合物単結晶膜の製造方法

②特 願 昭59-132715

❷出"願昭59(1984)6月27日

砂発明者 深海

龍 夫 須坂市田の神23番5

の発明者 土屋 英の出願人 深海 龍

使 須坂市大字小山632番地 夫 須坂市田の神23番5

須坂市大字小山632番地

砂代 理 人 弁理士 稲木 次之 外1名

明報書

1. 発明の名称

マグネトロンスパッタ装置及び化合物単齢品膜の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一対の陽極及び終極と、陰極の中心部及び周辺部の下方に接して配置され陰極面に対してほぼ平行な磁界を発生させる磁極とを基本構成とするマグネトロンスパッタ装置においる電流により、 磁界を変える観響磁極を配置したことを特徴とするマグネトロンスパッタ装置
- (2) 一対の隔極及び陰極との間に電界を印加し放電を生ぜしめ、かつ放電空間における電子の運動を制御する磁界を作用させると共に時間的に磁東分布を変化させる機能を持つ制御磁極を偏えたマグネトロンスパッタ校置の機種を二種以上の材料を複合させた構造とする工程と、スパッタリングの際に類類磁無を制御することに

よりスパッタされる元素の種類に時間的秩序を 与えエピタキシャル成長を促進させる工程とか らなる化合物単結晶膜の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、基板に薄膜を付着するマグネトロンスパッタ装置において、基板の表面に二種若しくはそれ以上の元素からなる化合物単結品膜のエピタキシャル成長を促進させる装置及び化合物単結品膜の製造方法に関するものである。

经来技物

従来のマグネトロンスパッタ装置としては、第7回に示されるように一対の陽無 21及び陰極 22 面に対し、陰極 22 面下方に接して配置され陰極 22 面に対しほぼ平行な 磁界を発生させる磁石 23 とを基本構成として陽極 21に基板 24を設置し、陰極 22にスパッタする 物質 25を配置して磁界の作用によって陰極 22から放出される高速 2 次電子を閉じ込めるようにしたマグネトロンスパッタ装置(特開昭 58~171569)が知られている。また付着させる元素

の種類に時間的秩序を与えてエピタキシャル成長を促進させる方法としてフィンランドのロヒヤ社による原子層エピタキシー(ALB)法がある。これは基本的には化学的熱分解法に属するものであり、バルブ操作により送り込む気体の種類を切り変えるというものである。

発明が解決しようとする問題点

かかる従来のマグネトロンスパッタ装置では、 放料の程度が上昇しないとか、成膜速度が早いな どといった長房を有しているが、化合物単結晶膜 のエピタキシャル成長を促進させるには充分を いといった欠点があった。また原子層エピタキシー 法によるエピタキシャル成長の促進には微な 一法によるエピタキシャル成長の促進には微く 操作を必要とするために精度面に問題があり信頼 性が低いといった欠点があった。

そこで本発明は、このような従来技術の欠点に 鑑みなされたもので、従来の利点を保持しつつ磁 東分布を制御する装置を用いて化合物単結晶膜の エピタキシャル成長を促進させることができる値 観性の高い装置を提供することを目的とする。

類に時間的秩序を与えエピタキシャル成長を促進 させる工程とからなる。

作用

· 実施例

本発明を第1図乃至第5図に示された実施例に 従って本発明を詳細に説明する。

第1回において1は問題であり、2は負額であり、B唇1と陰極2との間に、ガス導入口3及び

また、前記装置を用いて化合物単結品級のエピ タキシャル成長を簡単にかつ精度良く促進させる 製造方法を提供することを目的とする。

問題を解決するための具体的手段

即ち本免明は、一対の関極及び熱極と、験極の中心部及び周辺部の下方に接して配置され機種面に対してほぼ平行な磁界を発生させる磁石とを基本構成とするマグネトロンスパック装置において、前記機種面下方に接して配置された中心磁極と周辺磁極の間に制御装置から供給される電流によって磁界を変えるコイル磁石等の制御磁極を配置したことを特徴とする。

また化合物単結品膜の製造方法は、一対の陽極 及び陰極との間に電界を印加し放電を生ぜしめ、 かつ放電空間における電子の運動を制御する磁界 を作用させると共に時間的に磁束分布を変化させ る機能を持つ制御磁極を備えたマグネトロンス パッタ装置の陰極を二種以上の材料を複合させた 構造とする工程と、スパッタリングの際に制御磁 紙を開御することによりスパッタされる元素の種

排気口4を有する円筒5によって外気と仕切られたスパッタ室8が、構成されている。陰極2の下方には中心部にフェライト磁石7からなるN種の中心磁極8が配置され、周辺部に同じくフェライト磁石9よりなるS橋の周辺磁振10が配置されている。そしてこれら中心磁極8と同心円上に軟鉄超リンク11の内外側にそれぞれ850回コイル12を逆方向に巻いた制御磁極13が配置されている。尚14は基根である。

従って、陽極1及び陰極2間に電界を印加し、 さらに制御磁極13を S 種としたときには第2 図 a のように磁界が働きスパッタ領域は、第3 図 a の よう中心磁振 8 と朝御磁極13との中間に形成され る。また電流の流れを変えて制御磁極13を N 極と したときには、磁界は第2 図 b のように働きス パッタ領域は、第3 図 b のように制御磁極13と周 辺磁極10との中間に形成される。

・ 故に 第 4 図に示されるような 放形の 電視を 成し、 制御 磁振 13の 極性を周期的に 切り変えるとす

ると、 終 展 2 面上のスパッタ 倒 城 は、 それに 対応 して 制 御 磁 極 13の 内 個に なったり、 外 個に なった り す る。

また、化合物単結品膜の成長機構に関する最近の研究によれば、これらのエピタキシャル成長には表面反応が強く関与していることが知られている。例えば適当な温度に加熱された基板上にGeAsが気相成長によりエピタキシャル成長させる場合についての研究によれば、GeとAsのみが変面に留まり、過剰なAsは再蒸発することによって化学量論的な組成の薄膜が形成されることが判った。

従って付着させる元素に時間的秩序を与え、Gaの単原子層形成後、Asを供給して単原子層を形成し、かかる工程を繰り返すような薄膜成長法を適用すれば、容易に化学量論的組成の高品質な化合物単結品を得ることができるわけである。

そこで第 5 図のように A 及び B の異なる元素からなる円板を複合させて陰極を構成し、本発明の 制御磁極 13を有するマグネトロンスパッタ装置に おいてスパッタすると 8 の動作について考える と。(但しAとBとの境界は、創御磁極13に対応 する位置にあるものとする。)

制御磁板13の極性を S 板に変えると制御磁極13の内側がスパッタされ、 N 無に変えると制御磁極13の外側がスパッタされるため、 それに応じて A なる元素がスパッタされたり、 B なる元素がスパッタされたりする。このように制御磁極13のコイル12に第 4 図に示すような一定波形の電視を提せば、 全く機械的操作を伴わない 電気的手段によって 基板14に到達する元素の種類に時間的秩序を与えることができるのである。

このような制御方式によって得られる化合物単結晶膜は、二元素間化合物にとどまらず、例えばAをチタン(Ii)、Bを鉛(Pb)とし、これを酸素を含む雰囲気中でスパッタすればIiO。とPbOとが単原子層づつ交互に積み重ねることもできる。

これはペロブスカイト構造を有する強誘電体と して知られるチタン酸的(PbTiO。)のく100〉 方向へのエピタキシャル成長にほかならない。

また、第6回に示すようにAを鉛(Pb), Bを

ナタン(Ti)、Cをジルコニウム(Zr)のように 複合配置した陰極2をやはり酸素を含む雰囲気中 でスパッタすればチタン・ジルコン酸鉛のエピタ キシャル成長額が得られる。

ここで険極を構成する材料は金属のような事体のみならず、絶縁体もまた使用することができる。一般に絶縁体を直接でスパッタしようとすると帯電現象のため放電を維持することができないが、電源として高周波を用いることによって回避することができる。放電に及ぼす磁界の効果はかかる場合においても基本的には直接の場合と同一であるから、前述の考え方はそのまま適用することできる。

尚これまで図において説明してきたマグネトロンスパック装置は平板状の陰極を有する所謂平板マグネトロンスパッタ装置に属するものであるが、これは説明の便宜状の理由によるものであってこれに限定されるものではない。例えば円質状の陰極を用いた円質型マグネトロンスパッタ装置も広く用いられているが、このような場合にも陰

極の複合構成と磁束分布の制御によって優れた化 合物単結晶膜が得られることは論を俟たない。

效 果

以上述べたように本発明にかかる装置は、従来の装置に比較して制御磁極を用いた為に磁東分布の変化が容易であるとともに電気的手段によって磁板が切り変わるので装置を利用することによって化合物単結晶膜のエピタキシャル成長を促進させることができる。また本発明の方法によればスパック法によっために基板に到達する粒子のエネルギーが大きいので膜の品質が優秀なものを得ることができる。

4. 図面の質単な説明

第1 図は、本発明にかかるマグネトロンスパック装置の断面図、第2 図 a 及び b は本発明にかかる 装置の電界及び磁界の状態を示す説明図、第3 図 a 及び b は装置のスパックされる領域を示す説明図、第4 図はコイルに減す電域の波形を示す波形図、第5 図及び第6 図は陰極の元素の複合構成

状態を示す正面図、第7図は従来技術を示す機略 図である。

 1 --- 陽極
 2 --- 険極

 3 --- ガス導入口
 4 --- 持気口

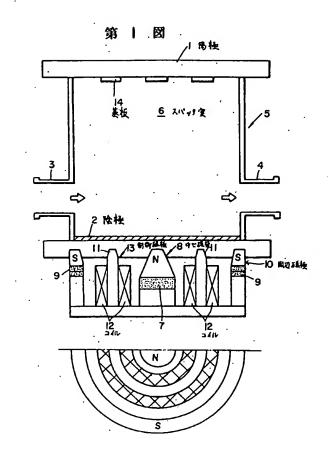
 5 --- 円首
 8 --- スパッタ室

 7 --- フェライト磁石
 8 --- 中心磁極

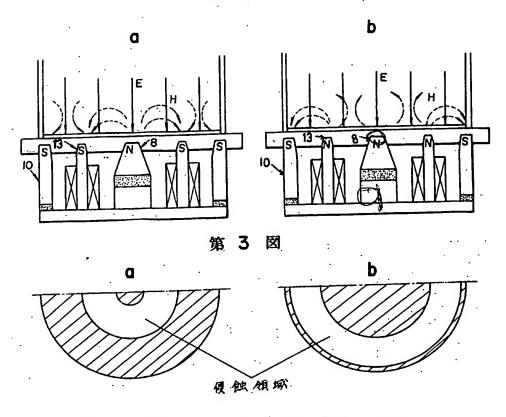
 9 --- フェライト磁石
 10 --- 周辺磁極

 11 --- 軟 飲 製 リンク
 12 --- コイル

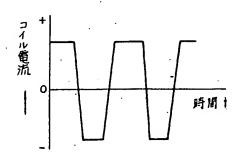
特 許 出 顧 人 深 梅 觀 夫特 許 出 願 人 土 屋 英 俊 代理人 弁理士 稲 木 次 之 代理人 弁理士 押 本 泰 彦



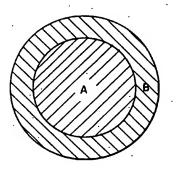
第 2 図



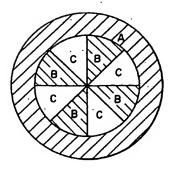
笛 4 図



第 5 図



第 6 図



第7图

